Family list 5 family members for: JP2002208477 Derived from 4 applications.

- Luminous device
- Publication Info: CN1353464 A 2002-06-12
- LIGHT EMISSION DEVICE Publication info: JP2002208477 A - 2002-07-26
- Light emitting device Publication info: TW522577 B 2003-03-01
- Light emitting device Publication info: US6828727 B2 2004-12-07 US2002056842 A1 2002-05-16

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

DIALOG(R)File 347:JAPIO (c) 2004 JPO & JAPIO, All rts. reserv.

07339986 **Image available**
LIGHT EMISSION DEVICE

PUB. NO.: 2002-208477 [JP 2002208477 A]

PUBLISHED: July 26, 2002 (20020726)
INVENTOR(s): YAMAZAKI SHUNPEI

ARAI YASUYUKI

APPLICANT(s): SEMICONDUCTOR ENERGY LAB CO LTD

APPL. NO.: 2001-345439 [JP 2001345439]

FILED: November 09, 2001 (20011109)

PRIORITY: 2000-342739 [JP 2000342739], JP (Japan), November 10, 2000

(20001110) INTL CLASS: H05B-033/04; G09F-009/30; H05B-033/10; H05B-033/14;

H05B-033/22

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent a pixel part from generating cracks by relaxing thermal stress.

SOLUTION: On the upper layer of a thin film transistor used for an active matrix light emitting device, the third insulation layer made of silicon nitride or silicon nitric oxide is formed together with a positive electrode, an organic compound layer, and a negative electrode containing alkali metal between the fourth insulation layer, made of carbon as a main component and the third insulation layer. The light emitting element is formed between reverse tapered shaped separation walls made of insulation material.

COPYRIGHT: (C)2002,JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報(A)

(II)特許出願公開番号 特開2002—208477

(P2002-208477A) (43)公開日 平成14年7月26日(2002.7.26)

(51) Int. C1. 7	識別記号	FI \	*.*,		テーマコード (参考
H05B 33/04		H05B 33/04		- 3KG	
G09F 9/30	338	G09F 9/30	338		
	365	2,00	365	500	194
H05B 33/10		H05B 33/10	369		
33/14		33/14		Α.	
	審查請求	未請求 請求項の数 6	OL	(全15頁)	最終頁に続く
(21)出顯番号	特顯2001-345439 (P2001-345439)	(71)出顧人 000153878 株式会社半導体エネルギー研究所 神奈川県厚木市長谷398番地			
(22)出顧日	平成13年11月9日(2001.11.9)				
(31)優先権主張番号 (32)優先日 (33)優先権主張国	特額2000-342739(P2000-342739) 平成12年11月10日(2000.11.10) 日本(JP)	導体エネルギー研究所内			株式会社半
	2.0	神奈川県川	享木市長名		株式会社半
	. "	導体エネノ	ルギー研究	的内	
		,			
	The second second				
				0.0	

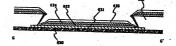
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】発光装置

(57) 【要約】

【範題】 圏素部は熱応力が加えられることになり、 画業 部を形成する各層に熱応力が働き、その力が大きいとクラック (ひび割れ) が発生するという不良をもたらす。 本完明は、このようなた力を貶和することが可能な 調楽 構造を提供することを目的とする。

【解決手段】アクティブマトリクス駆動方式の兇光装置 において、薄膜トランジスタの上層には、窒化珪末また は酸化変化珪素から成る第3秒結局と、前記第3秒結局 上と炭末を主成分とする第4秒無層との間に、陽極と、 有機化合物から成る層と、アルカリ金属を含む陰極とを 有きの発光素子が形成され、当該発光素子は、陰岐材料 から成る逆テーバー状の解極層の間に形成する。



【特許請求の範囲】

【翻次項】】 室化珪素または酸化窒化珪素から成る第1 起味層と、酸化窒化珪素から成る第2 後降層との間に、 珪素を主成分とする半導体層と、ゲートを機及と、ゲート ・ 中電優とを有する薄膜トランジスタが形成され、前記薄 膜トランジスタの上層には、窒化珪素または酸化定化珪 素から成る第3 能録層と、炭素を主成分とする第4 建緑 層と、前記第3 能録層と、炭素を主成分とする第4 建緑 層と、前記第3 能録層と、アルカリ金属を含む幾極とを有する発 光素子が形成され、当該発光素子は、是除材料から成る 10 隔壁層の間に形成されていることを特徴とする発光装 優。

「朝京東2」 宴化建業または酸化窓化建業から成る第1 総額層と、酸化窓化建業から成る第2 2 終陽層との間に、 建業を主成分とする半導体層と、ゲート総縁度と、ゲート電棚とを有する薄膜トランジスクが形成され、前記障 取トランジスタの上層には、窓化建業または酸化窓化建 集から成る第3 2 能録層と、炭素を主成分とする第4 建録 層と、前記第3 2 能録層と第4 2 を録 者機に含物層と、アルカリ金属を含む機とと有する発 2 光業子が形成され、当該発光業子は、絶縁材料から成 り、上部が基板と平行な方向に突近する形状の隔壁層の 間に形成されていることを特徴とする形状の隔壁層の 間に形成されていることを特徴とする形状の隔壁層の 間に形成されていることを特徴とする形状の隔壁層の 間に形成されていることを特徴とする光光を観

(請求項3) 室化珪素または酸化氢化珪素から成る第1 能録層と、酸化塩化珪素から成る第2 詮除層との間に、 珪素を主成分とする半導体層と、ゲートや経験と、ゲート 電機とを有する高額トランジスタが形成され、前配薄 乗から成る第3 診除層と、炭素を主成分する第4 終験 層と、前配第3 診除層と、炭素を主成分する第4 終験 層と、前配第3 診除層と、炭素を主成分でも10 を発素すが形成され、前配列型では、20 を発光素が形成され、前配列型では、20 る発光素が形成され、前配列機化合物層と前配配個 とは、前配網整備と接することなく設けられていること を特徴とする発光接触。

(競求項4) 空化珪素または酸化室化珪素から成る第1 起料層と、酸化室化珪素から成る第2 建保層との間に、 珪素を主成分とする単導体層と、ゲート 電極とを有する薄膜トランジスタが形成され、前記等 膜トランジスタの上層には、室化珪素または酸化室化珪 素から成る第3 建鉄層と、炭末を主成分する第4 建緑 層と、前記第3 建鉄層と上第4 建緑層との間に、陽極 と、有核化合物層と、アルカリ金属を含む陰極とを有す る発光素が形成され、前辺形光素子は建料材料から成 り、上部が基板と平行な方向に突出する形状の隔壁層の 間に形成され、前記有機化合物層と前記陰極とは、前記 配置に接することなく設けられていることを特徴とす る発光象子のことなく設けられていることを特徴とす る発光象子のことなく設けられていることを特徴とす る発光象子の

【請求項5】請求項1乃至請求項4のいずれかーにおいて、第4絶録層はダイアモンドライクカーボンからなる 50

層であることを特徴とする発光装置。

【請求項6】 請求項1乃至請求項4のいずれか一において、第2 絶録層と第3 絶録層との間には、有機樹脂層が 設けられていることを特徴とする発光装置。

【発明の詳細な説明】

100011

発明の属する技術分野)本発明は、電場を加えることで発生するルミネッセンス(エレクトロルミネッセン ス: Electro Luminescence)が得られる発光体及びそれ を用いた発光核虚に関する。特に本発明は、発光体に有

へ . DECTUS (Laminescence) からられるただ体及のそれ を用いた兒光装置に関する。特に本発明は、兒光体に有 機化合物を用いた兒光装置に関する。エレクトロルミネ ッセンスには蛍光と罅光とが含まれ、本発明はいずれか 一方、またはその両者による光の放出を応用した兒光装 置に関する。

[0002]

(従来の技術) 液晶を用いた表示装置は、その代表的な 形態としてバックライトまたはフロントライトが用いら れ、その光により画像を表示する仕組である。液晶表示 装置は様々な電子装置における画像表示手段として採用 されているが、視野角が狭いといった構造上に欠点を有 している。それに対し、エレクトロルミネセンスが得 れる発光体を用いた表示装置は視野角が広く、視脳性も 優れることから次世代の表示装置として注目されてい。 る。

【0003】発光体に有機化合物を用いた発光来子(以下、有機発光来子という)の構造は、陰極と陽極との間に有機化合物で形成される正孔柱入層、正孔株沙層の機能となっている。ここでは、正孔柱入層と正孔株が差径上れるが、これらは正孔株が差径に孔移動度)が特に重要な特性である意味において同じである。便宜上区別するために、正孔柱入層は勝極に接する側の層は正孔株が差層に接する側の層は正孔株が差形でいる。また、陰極に接する側の層は正孔株が差形で、光光層に接する側の層を電子性入層と呼んでいる。また、陰極に接する層を電子性入層と呼び、発光層に接する側の層を電子体送層と呼んでいる。また、陰極に接する層を電子性入層と呼び、発光層に接する側の層を電子体送層と呼んでいる。また、陰極に接する層を電子性入層と呼び、発光層は保持数差層を対る場合を組み合わせて形成される発光素がは整点性を示し、ダイオードと同様な構造となっている。

【0004】その発光機構は、整極から注入された電子 と、陽極から注入された正孔が発光体で成る層(発光 層)で再結合して励起子を形成し、その励起子が基底状態 壁に戻る時に光を放出する現象として考えられている。 励起状態には一直項状態からの発光(蛍光)と三重項状 健からの発光(燐光)とがある。 厚度は数千一数万ェ d /m'におよぶことから、原理的に表示装置などへの応 用が可能であると考えられている。 しかし、その一方で 様々の労化現象が存在し、実用化を妨げる問題として残っている。

0 【0005】有機化合物から成る発光体、或いは有機発

【0006】上記(1)~(3)は有模発光素子を駆動することにより劣化するものである。発熱は素子内の電筋がジュール熱に変換されることにより必然的に発生する。有機化合物の酸点またはガラス転移固度が低いと溶 10 極力であるとが考えられる。また、ピンホールや引っ極き傷の存在によりその部分に電界が集中して始幹破壊が起る。(4)と(5)は盗国で保存しても劣化が進行する。(4)はグークスポットとして切られ、陰極の酸化や水分との反応が原因である。(5)は有機発光素子に用いる有機化合物はいずれも非晶質材料であり、長期保存や経時変化、発熱により結晶化し、非晶質構造を安定に保存できるもの以形とないと考えられている。

【007】ダークスポットは封止技術の向上によりか 20 り物的されてきたが、実際の今化は上記の要因が複合 20 して発生するものであり、基本のは同様するのは困難な 状況にある。典型的な対止技術は、基板上に形成された 有機見光素子を対止材で密閉し、その空間に乾燥剤を設ける方法として知られている。しかし、定値圧を持続的に印加すると有機発光素子に旋れる電流の低下と共に発光調度が低下する実成は、有機化合物の物性に由来するものであると考えられている。

【0008】 有機発光素子を形成するための有機化合物は、低分子系有機化合物と高分子系有機化合物の何者が知られている。 佐分子系有機化合物の一切は、正孔柱入 30層として朝フタロシアニン (CuPc) 芳香族アミン系 材料であるα-NPD (4.4'-L'ス-N-(ナフス-(ル', 4'-L')-1)ス(い-1-メチルフェニルートコニルーアミノ)トリフェニルートリス(い-1-メチルフェニルートリントリフ・スールーフェニルース・スートリスのオースールース・スートリスのオースールース・スートリストアルミニウム蜡体(A1 q.) などが知られている。 こう時毒体 (PEDOT) などが知られている。 こう時毒体 (PEDOT) などが知られている。

10009] 材料の多様性という観点からは、蒸着法で 作製される低分子系有機化合物は高分子系有機系材料と 比較して特度の多様性があるとされている。しかし、いっ すれにしても設幹に基本機成単位のからできている。 根化合物は希であり、異種の結合、不純物が製造過程で 超し、また顔料など種々の添加剤が加えられていることもある。また、これらの材料の中には水分により劣化 する材料、酸化されやすい材料などが含まれている。水 分や酸素などは大気中から容易に握入可能であり取り扱いには注意を要している。投

[0010]

【発明が解決しようとする課題】有機化合物が光劣化を 50

受けると、化学結合は二重結合、酸素を含んだ構造 (-OH、-OOH、->C=O、-CQOHなど) に変化す ることが知られている、従って、酸素を30芽囲気中に 有機化合物を置いた場合、または有機合物中に酸素や計 ()を不能物として含む場合には、結合状態が変化して 劣化が促進すると考えられる。

[0011] 半導体技術の分野では、ダイオードに見られるように半導体接合を有する半導体案子において、酸素を起因とする不動物は繋動者中に局在準位を形成し、接合リークやキャリアのライフタイムを低下させる要因となり、半導体案子の特性を著しく低下させることが知られている。

【0012】酸素分子は、分子軌道の最高装占有學位 (HOMO) が縮度しているので、基底状態で三重項状態の特異な分子である。通常、三重項から面項の励起 過程は禁煙運移(スセン鉄制) となるため起こりにく く、そのため一重項状態の酸素分子は発生しない。しか しながら、酸素分子の周囲に一重項状態よりも高いエネ ルギー状態の三重項状局起状態の分子(M) が存在す ると、以下のようなエネルギー移動が起こることによ り、一重項状態の酸素分子が発生する反応を導くことが できる。

[0013]

(式1)

1M+ + 1O1 + M + 1O1

[0014] 有機発光素子の発光層における分子の励起状態の内75%は三直項状態であると言われている。従って、有機光素子内の振光等力中が難入している場合、式1のエネルギー移動により一重項状態の酸素分子が発生し得る。一直項励起状態の酸素分子はイオン的(電荷に偏りがある)性質を有するため、有機化合物に生じている電荷の個りと反応する可能性が考えられる。

【0015】例えば、バソキュプロイン(以下、BCP と記している)においてメテル基は電子供与性であるため共役項に直接結合している炭素は正に帯電する。下配 化1で示すようにイオン的性質を有する一重項酸素が正 に帯電する酸素分子があると反応して、下配化2で示す ようにカルボン酸と水素ができる可能性がある。その結果、電子輸送性が低下することが予想される。

[0016] [化1]

[0017] [化2]

【0018】本発明者はこのような考察を基にして、有 機発光素子及びそれを用いた有機発光装置において、有 機化合物中に含まれる酸素やH, Oなどの不純物が輝度 の低下等、種々の劣化を起こす不純物であることを見出 10 した。

[0019] 陰極と陽極との間に有機化合物から成る層 を有する有機発光素子、及び当該有機発光素子を用いて 構成される発光装置においては、輝度の低下、ダークス ポットなどの電極材料の劣化をもたらす酸素濃度を低減 することが必要となる。

[0020] 有機発光素子を用いた好適な応用例は、当 該有機発光素子で画素部を形成したアクティブマトリク ス駆動方式の発光装置である。各画素には能動素子とし て薄膜トランジスタ (以下、TFTと記す) が設けられ 20 ている。しかし、半導体膜を用いて形成されるTFTは アルカリ金属の汚染によりしきい値電圧などの特性値が 変動することが知られている。本発明は、陰極に仕事関 数の小さなアルカリ金属を用いる有機発光素子とTFT どを組み合わせて画楽部を形成するための適した構造が 要求される。

【0021】有機発光素子とTFTを組み合わせて画素 部を形成するアクティブマトリクス駆動方式の発光装置 は、珪素を主成分とする半導体材料、珪素を成分とする 無機絶縁材料又は有機絶縁材料を適宜組み合わせて構成 30 している。有機発光素子の外部量子効率は依然50%に 満たないので、注入されたキャリアの多くは熟に変縁

し、発光素子を加熱する。その結果、発光素子には熱応 力が加わり、画素を形成する各層に熱応力が働き、その 力が大きいとクラック(ひび割れ)が発生するという不 良が発生する。

【0022】上記問題点を鑑み、本発明は、発光装置に おける化学的及び物理的な要因による劣化を防ぎ、信頼 性の向上を図ることを目的とする。

[0023]

【課題を解決するための手段】本発明は発光装置の劣化 を防止するために、有機発光索子を形成する有機化合物 中に含まれる酸素、H. Oなどの酸素を含む不純物を低 減することを特徴としている。勿論、酸素、水素などは 有機化合物の構成元素として含まれているが、本発明に おいて有機化合物に対する不純物とは、本来の分子構造 に含まれない外因性の不純物をいう。こうした不純物は 原子状、分子状、遊離基、オリゴマーとして有機化合物 中に存在していると考えられる。

駆動をする発光装置において、ナトリウム、カリウムな どのアルカリ金属がTFTを汚染してしきい値電圧の変 動などを防ぐための構造を設ける。

【0025】本発明はかかる不純物を除去し、正孔往入 層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層など 有機発光素子を形成するために用いられる有機化合物か から成る層に含まれる当該不純物濃度を、その平均濃度 において5×10"/cm'以下、好ましくは1×10 "/cm'以下に低減する。特に、発光層及びその近傍 の酸素濃度を低減することが要求される。

[0026] 有機発光素子が1000Cd/cm の輝 度で発光するとき、それを光子に換算すると10"個/ sec・cm¹の放出量に相当する。有機発光素子の量 子効率を1%と仮定すると、必要な電流密度は100m A/cm⁴が要求される。非晶質半導体を用いた太陽館 池やフォトダイオードなど半導体素子を基にした経験則 に従えば、この程度の電流が流れる楽子において良好な 特性を得るためには、欠陥準位密度を10' 個/cm' 以下にする必要がある。その値を実現するたには、欠陥 準位を形成する悪性の不純物元素の濃度を上記の様に5 ×10"/cm'以下、好ましくは1×10"/cm'以 下に低減する必要がある。

【0027】有機発光素子を形成する有機化合物の不純 物を低減するために、それを形成するための製造装置は 以下の構成を備える。

【0028】低分子系有機化合物からなる層を形成する ための蒸着装置では、反応室内部の壁面を電解研磨によ り鏡面化し、ガスの放出量を低減する。反応室の材質は ステンレス頻またはアルミニウムを用いる。内壁からの ガス放出を防ぐという目的においては反応室の外側には ヒーターを設けてペーキング処理を行う。ペーキング処 理によりガス放出はかなり低減できるが、蒸着時には逆 に冷媒で冷却することが好ましい。 排気系はターポ分子 ポンプとドライボンプを用い、排気系からの油蒸気の逆 拡散を防止する。また、残留するH, Oを除去するため にクライオポンプを併設しても良い。

【0029】蒸発源は抵抗加熱型を基本とするが、クヌ ーセンセルを用いても良い。 蒸着用材料は反応室に付随 するロードロック式の交換室から搬入する。こうして、 蒸着用材料の装着時に反応室の大気開放を極力さける。 蒸発源は有機物材料が主であるが、蒸着前に反応室内部 で昇華精製を行う。その他にも、帯域精製法 (ゾーンリ ファイニング)を適用しても良い。

【0030】反応室に導入する甚板の前処理は、加熱に よるガス放出処理やアルゴンを用いたプラズマ処理を行 い、基板から放出される不純物を極力低減する。アクテ ィブマトリクス駆動する発光装置では、有機発光素子を 形成する基板には予めTFTが形成されている。当該基 板の構成要素として、有機樹脂材料を用いた絶縁層など 【0024】さらに、本発明は、アクティブマトリクス 50 が適宜用いられている場合には、その部材からのガス放

出を低減させておく必要がある。また、反応室に導入する窒素ガスやアルゴンガスは供給口で精製する。

【0031】一方、高分子系有限心含物から成る層を形成する場合には、重合度の制御を完全に行うことができないので分子量に備が生じてしまい限点が一般的に決ちらない場合がある。その場合には透析法や高速核体クロマトグラフィ技が適している。特に表析法ではイオン性イ系統物を効率良く取り除くには電気透析法が適している。

【0032】こうして形成される有機発光素子で副素部 10 を形成し、当該両案の各国素を能助表子により制御するアクティブマトリクス駆動力式では、その保護の一形盤として、基板上に半導体膜、ゲート総経膜、ゲート電極を有するTF丁が形成され、その上層に有機発光素子が形成されている。用いる基板の代表例はガラス基板であり、バリウムホウケイ酸ガラスやアルミノホウケイ酸ガラスには微量のアルカリ金属による円数を別れている。半導体膜は下層側のガラス基板と上層側の有機発光素子からのアルカリ金属による円数を別しずるために、窓化珪素、酸化氢化珪素で核硬する。

【0033】一方、平垣化した表面に形成することが望ましい有機発光素子は、ポリイミドやアクリルなど有機 拇脂材料から成る平坦化膜上に形成する。しかし、この ような有機樹脂材料は吸煙性がある。酸素や貼、0で勢 化する有機発光素子はガスパリア性のある窒化珪素、酸 化室化珪素、ダイアモンドライクカーポン(DLC)で 被費する。

収載する。
[0034] 図12は本発明のアクティブマトリクス駆動方式の発光装置における概念を説明する図である。発
形式の発光装置における概念を説明する図である。発
光装置1201の構成要素として、TFT1201と有
現保光業テ1202が内の必該収に形成されている。TFT1201の構成要素は半導体膜、ゲート電極などであり、含まれる元素として珪素、水素、酸素、窓葉、その他ゲート機を形成する全風などがある。一方有機発光素子1202は有機化合物材料の主たる構成要素の炭素の他に、リチウムなどのアルカリ金属が元素として含まれている。

【0035】 TFT1201の下層側(ガラス基板1203側)には、プロッキング層として窓化珪薬とには酸化燃化建業1205が形成されている。その反対の上層側には保護駅として酸化螺化理業1205が形成されている。一方、有機発光業于202の下層側には保護駅として度化産業主には酸化変化注案1207が形成されている。この保護駅としては、その他に酸化アルミニウム、室化アルミニウム、全化アルミニウム、インのよびを発達した。1200円の大学を発達した。120円の大学を発達した。120円の大学を発達した。120円の大学を表現を表現した。120円の大学を表現した。120円の大学を表現した。120円の大学を表現を表現した。120円の大学を表現しため、120円の大学を表現した。120円の大学を表現した。120円の大学を表現した。120円の大学を表現した。120円の大学を表現りませんでありますんでありませんでありますんでありますんでものですもんでありますんでありますんでありますんでありますんでものでありますんでありますんでものでするものでするものでありませんでするもので

【0036】そして、TFTと有機発光素子の間には有機樹脂層間絶縁膜1204が形成され、一体化されてい 50

る。TFT1201が最も譲うナトリウムなどのアルカリ金属は、室化珪素または酸化密化珪素1205で大いる。一方、板板に変化珪素1205でプロッキングしている。一方、有機現光素子1202は酸素やほの全最も鍛うため、それをプロッキングするために変化珪素または酸化塩化珪素1207及びDLC度1208が形成されている。また、これらは有機死光素子1202が有するアルカリ金属元素を外に出さないための機能も有している。
[0037] このようにTFTと有機死光素子を組み合

0 わせて構成される元となった。1 に 7 は 元本子を取み合 り わせて構成される元と表置は、 不政参所発に対する相反 する性質を鎖足させるために、酸素、 H. Oに対するプ ロッキング性を有する絶縁膜を巧みに組み合わせて形成 する。

[0038] 上記線成要素を基本として、陽極と有機化合物層とアルカリ金属を含む陰極とを有する発光素子は 砂燥材料から成る隔壁層の間に形成する。 硼壁層の形態 は、上部が基板と平斤な方向に突出する形状 (いわゆ のオーバーハング形状)とし、有機発光素子の有機化 合物層と陰極層が接しない構造とする。

【0040】 歯、本明細像において発光装置とは、上記 発光体を用いた装置全般を指して育う。また、陽極と陰 極の間に前記発光体を含む層を有する素子(以下、発光 素子と呼ぶ)にTAB(Tape Automated Bonding)テー ブ若しくはTCP(Tape Carrier Package)が取り付け られたモジュール、TABテープやTCPの先にプリント配納基板が設けられたモジュール、または、発光素子 が形成されている基板にCOG(Chip の (1838) 方式 により1 Cが実数されたモジュールも全て発光装置の範 幅に含むものとする。

【0041】また、本明細書でいう不純物元素としての 酸素濃度は、二次イオン質量分析法(SIMS)で測定 される最低濃度を指していう。 【0042】

【発明の実施の形態】 [実施の形態 1] 有機化合物に含まれる酸素、Hi Oなどの不純物濃度を低減することが可能な有機発光素子製造装置の一例について図 1 を用いて

説明する。図1は、有機化合物から成る層や陰極の形成 及び対止を行う装置を示している。数送第101は、ロ 一ド第104、前処理第105、中間第106、成既第 107~109とゲート100a~100fを介して連 続されている。前処理第105は鼓型墜落板のガス放出 処理及び、装面改質を目的として設けられ、真空中での 加熱処理や不活性ガスを用いたプラズマ処理が可能とな っている。

【0043】成膜室107、108は蒸着法により主に 低分子の有機化合物からなる転便を形成するための処理 10室であり、成膜室109はアルカリ金属を含む陰極を集 着法により成膜するための処理室となっている。成膜室 107~109には発発版に蒸着用材料を接填する材料 交換室112~114がゲート100ト~100」を介 して接続されている。材料交換室112~114は、成 膜室107~109を大気開放することなく蒸着用材料 を充填するために用いる。

【0044】最初、被膜を堆積する基板103はロード 室104に装着され、搬送室101にある搬送機構

(A) 102により前処理室や各反応室に移動する。ロード室104、搬送室101、前処理室105、中間室106、成駅室107~109、材料交換室12~114は排気手段により減圧状態に保たれている。排気手段は大気圧から1P a程度をオイルフリーのドライボンプで真空排気し、それ以上の圧力は磁気浮上型のターボ分テポンプまたは複合分子ポンプにより真空排気する。反応室には村、0を除法するためにクライオポンプを併設しても良い。こうして排気手段からの油蒸気の逆拡散を防止する。

(0045) これら真空排気される部屋の内壁面は、電 30 解射器により錠面処理し、表面積を減らしてガス放出を防いている。材質はステンレン領策にはアルミニウムと用いる。内壁からのガス放松を低減するという目的においては反応室の外側にはヒーターを設けてペーキング処理を行うことが望ましい。ペーキング処理によりガス放出はよる不純物汚染を防止するには、蒸着時に冷珠を用いて冷却すると良い。こうして、1×10 **Paまでの真空度を実現する。

(0046)中間第106はスピナー111が備えられ 40 た魚布第110とゲート110gを介して接続されている。 強布第110では主に成分す材料から成る有機化合物の破膜をスピンコート法で形成するための処理窓であり大気圧でこの処理は行われる。そのため、基板の搬出と搬入は中間第106を介して行い、基板が移動する側の部屋と同じ圧力に関節することにより行う。整布窓に供給する高分子系有機材料は、透析法、電気透析法、高速液体クロマトグラフで精製して供給する。精製は供給口で行う。

【0047】反応室に導入する基板の前処理は、前処理 50

室105において加熱によるガス放出処理とアルコンプラズマによる表面処理を行い、基板から放出される不範囲 関絶を確かで放出されるでは、パターンが形成されている場合には、当該有機樹脂材料が成成しているH、0などが、成正下で放出されるため、反応室内部を汚染してしまう。そのために、前処理室105で基板を洗験してガス放出処理を行い、或いはプラズマ処理を行い表面を練密化することでガス放出量を低減させる。ここで、反応室に導入する業業ガスやアルゴンガスは、ゲッター材を用いた精製手段で精製する。

【0048】蒸着性は抵抗加熱型であるが、高端皮に選 皮制酶し、蒸発量を制御するためにクタモンセルを用 いても良い、蒸発用材料は反応室に対面で気間数を框 力さける。成膜室を大気間数することにより、内壁には H. Oをはじめ様々なガスが吸着し、これが真空游気を することにより再度放出される。吸着したガスの放出が 収まり真空皮が平衡低で安定するまでの時間は、要から 砂両して一切り間を要からである。そのために成膜室の腰をベーキング 以理してその時間を関するそのために成膜室の腰をベーキング 以理してその時間を握めさせている。しかし、繰り返し 大気間数することは効率的な手法ではないので、図1に 示すように専用の材料交換室を設けることが確ましい。 系発質は複物材料が生であるが、素発質に反応室内部 で昇華精製を行う。また、ゾーン精製法を適用しても良い。

【0049】一方、ロード室104で区切られた封止室 115は、陰極の形成まで終了した基板を大気に曝すこ となく對止材で對止するための加工を行う。對比材は葉 外級硬化樹脂で固定する場合には、紫外線型財機線11 6を用いる。受波室117には搬送機線(B)118が 設けられ、対止室115で對止まで終了した基板を保存 しておく。

【0051】ブラズマによる表面処理はヘリウム、アルゴン、クリプトン、ネオンなどの不活性ガス、または不活性ガスと水素を混合したガスを精製器203により精

製し、高周故電力を印加してプラズマ化した雰囲気中に 基板を曝すことにより行う。用いるガスの純度はC Hn、CO、COn、H₁O、O₁の強度のそれぞれが2 p pm以下、好ましくは1 ppm以下とすることが望まし い。

【0052】 排気手段は、磁気浮上型の複合分子ポンプ 207bとドライポンプ208bにより行う。表面処理 時における前処理室105内の圧力前側は排気手段に構 えられた制御弁により排気速度をコントロールして行 う。

[0053] 成膜室107は蒸発源211、吸着板21 2、シャッター218、シャドーマスク217が備えら れている。基板103はシャドーマスク217上に備え られている。シャッター218は開閉式に、蒸着時に開 く。 蒸発源211及び吸着板212は温度が制御される ものであり、加熱手段213c、213dとそれぞれ接 続している。排気系はターポ分子ポンプ207cとドラ イポンプ208cであり、さらにクライオポンプ209 を加えて、成膜室内の残留水分を除去することを可能と している。反応室は加熱手段215a、215bにより 20 ベーキング処理を行い成膜室の内壁からのガス放出量を 低減することが可能となっている。 ベーキング処理は5 0~120℃程度に反応室を加熱しながらタープ分子ポ ンプまたはクライオポンプが接続された排気系で真空排 気をする。その後、反応室を室温または、冷媒により液 体窒素温度程度にまで冷却することにより1×10-*P a程度まで真空排気することを可能としている。

【0054】ゲート100hで区切られた材料交換室1 12には蒸発度210、211が備えられて、加熱手段 213a、213bにより選皮が制御される仕組みとな 30 っている。排気系には、ターボ分子ボンブ207dとド ライボンブ208dを用いる。蒸発置211は材料交換 窓112と成膜室107との間を勢可能であり、供給 する蒸着用材料の材製を行う手段として用いる。

【0055】 蒸着用材料の精製方法に限定はないが、成 膜装置内においてその場で行うには昇華精製法を採用す ることが好ましい。の論、その他にもゾーン精製法を行 っても良い。図3と図4は図2で説明する成膜装置内で 昇華精製を行う方法を説明する図である。

(0056] 有機発光素子を形成するための有機化合物 40 は酸素やH, Oによって劣化しやかいものが多い。特に低分子系有機化合物はその傾向が強い。後つて、当初十分に精製され高純度化されているとしても、その後の取り扱いにより容易に酸素やH, Oを取り込みてしまう可能性がある。前述の如く、有機化合物に取り込まれた酸素は、分子の結合が観を変化させてしまう悪性の不純物と考えられる。それが有機発光素子の経時変化をもたらし特性を劣化させる原因となる。

【0057】図3は有機化合物材料の昇華精製の概念を 説明する図である。本来目的とする有機化合物をM2と 50 し、ある一定圧力下での蒸気圧は温度T1とT2の間に あるものとする。T1以下の蒸気圧を有するものはM1 とし、H:Oなどの不純的がそれに設当する。また、T 2以上に高い蒸気圧を有するM3は、運移金属、有機金 風などの不純的がそれに設当する。 [0058]このように、蒸気圧の異なるM1、M2、

M3を含む材料を図4 (A) に示すように、第1 蒸発版 210に入れて2よりも低い温度で加熱する。第1 蒸発 2005 実験がら昇華する材料はM1とM2であり、この時その上10 方に第2 蒸発版211を限けておきて1よりも低い温度に保持しておくと、そこに吸着させることができる。次に、図4 (B) に示すように第2 蒸発版211をで1の 選度に加熱するとM1が昇華し、吸着板212に吸着する。第2 表現発版211にM1とM3が除去され、M2 が残る。その後、図4 (C) に示すように第2 蒸光限2 11を72 程度の選度に加熱して基板上に有機化合物の層を形成する。

【0059】図4で示す昇総精製の工程は、図2で説明した成果装置の材料交換 第112と成膜 第107内で行うことができる。成膜 室内の精浄症は、内壁の鏡面化上げ中ターポ分子ポンプやクライオポンプで貯臭することにより高められているので、基板上に蒸着された有機化合物中の酸素濃度は5×10"/cm"以下に低減させることができる。

【0060】(実施の形盤2)実施の形盤1において示す 成膜接置を用いて作製される有機発光素子は、その構造 に限定される事項はない。有機発光素子は光光性の機構 限力を成る陽極と、アルカリ金属を含む陰極と、その間 で有機化合物から成る層をもって形成される。有機化合 物から成る層は一層または複数の層から成っている。 を層はその目的と機能により、正孔注入層、正孔輸送層、 発光層、電子輸送層、電子柱上層などと区別して呼ばれ ている。これらは、低分子系有機化合物材料または、両者を適宜 組み合わせて形成することが可能である。

[0061] 正孔注入層や正孔輸送層は、正孔の輸送特性に艇れる有機化合物材料が選択され、代表的にはフタロシアニン系や材料が採用される。また、電子注入層には電子輸送性の艇れる金属錯体などが用いられている。

【0062】図5に有機発光素子の構造の一例を示す。 図5(A)は低分子有機化合物による有機発光素子の一 例であり、酸化インジウム・スズ(ITO)で形成され る陽低300、網フタロシアニン(CuPc)で形成され る陽低300、網フタロシアニン(CuPc)で形成され れる正孔柱入層301、芳香族アミン系材料であるMT DATA及びαーNPDで形成される正孔輸送層30 2、303、トリス-8-キノリノラトアルミニウム樹 体(Alq.)で形成される電子往入層 象発光層30 4、イッテルビウム(Vb)から成る陰極305が積層 されている。Alq.は一重項励起状態からの発光(蛍 光)を可能としている。

【0063】 輝度を高めるには三重項励起状態からの発光 (廃光) を利用することが好ましれ。図5 (B) にそのような素子構造の一例を示す。 ITOで形成される勝極 310、フタロシアニン系材料である CuPcで形成される形成 石田孔柱入層 311、労若族アミン系材料である α トトアロで形成される能差層 312上にカルパゾール系のCBP+Ir(Dpy)。を用いて発光層 313 を形成している。さらにパゾキュブロイン(BCP)を用いて正孔ブロック層 314を形成し、Alqによる電子柱入層 315が形成された構造を有している。

[0064] 上配二つの構造は低分子系有機化合物を用いた何であるが、高分子系有機化合物と低分子系有機化合物を包含り在分析機構を物理が表す。と対することができる。図5(C)はその一例であり、高分子系有機化合物のポリチオフェン誘導体(PEDOT)により正孔注入層321を形成し、α-NPDによる正孔が浸濁323、BCPによる正孔プロック層324、Alqによる電子往入層325が形成されている。正孔注入層をPEDOTに20変えることにより、正孔注入場をが吹ぎされ、発光効率を向上させることができる。

【0065】発光層としてカルパゾール系のCBP+I F (PPy) 1は三重項励起状態からの発光(燐光)を 得ることができる有機化合物である。トリプレット化合 物は、としては以下の論文に記載の有機化合物が代表的 な材料として挙げられる。 (1) T. Tsutsui, C. Adachi, S. Saito, Photochemical Processes in Organized Mol ecular Systems, ed. K. Honda, (Elsevier Sci. Pub., To kyo, 1991) p. 437. (2) M. A. Baldo, D. F. O'Brien, Y. Yo u, A. Shoustikov, S. Sibley, M. E. Thompson, S. R. Forre st, Nature 395 (1998) p.151.この論文には次の式で示 される有機化合物が開示されている。 (3) M. A. Baldo. S. Lamansky, P. E. Burrrows, M. E. Thompson, S. R. Forre st. Appl. Phys. Lett., 75 (1999) p. 4. (4) T. Tsutsui, M. - J. Yang, M. Yahiro, K. Nakamura, T. Watanabe, T. ts uji, Y. Fukuda, T. Wakimoto, S. Mayaguchi, Jpn. Appl. P hys., 38 (12B) (1999) L1502.

【0066】また、上記論文に記載された発光性材料だけでなく、次の分子式で表される発光性材料(具体的には金属館体もしくは有機化合物)を用いることが可能であると考えている。

[0067]

(式中、E t はエチル基。 Mは周路表の8~10歳に属する元歳を表す)

[0068]

(式中、Mは周期表の8~10歳に属する元素を表す

【0069】上記分子式において、Mは周期表の8~10族に関する元素、Btはエチル基である。上記論文では、白金、イリジウムが用いられている。また、本発明者はニッケル、コバルトもしくはパラジウムは、白金やイリジウムに比べて安価であるため、表示接煙の製造コストを低掛する上で併ましいと考えている。特に、コッケルは錯体を形成しやすいため生産性も高く好ましいと考えられる。いずれにしても、三重項励起状態かからの発光((第六)は、一重項励起状態かのの発光(他分)は、一重項励起状態からの発光(他分)は、一重項励起状態があるの発光(他分)という時代を経行者後見光に乗する発光させるに要する電圧)を低くすることが可能である。

【0071】[実施の形態3]図6はアクティブマトリク

又駆動方式の発光装置の構造を示す一例である。 TFT は関東部とその周辺に各種の機能回路に設けられる。 TFTは下十ネル形成領域を形成する半導体膜の材質は、 非晶質珪素または多結晶珪素が選択可能であるが、本発明はどちらを採用しても構わない。

【0072】基板601はガラス基板または有機樹脂基板を採用する。有機樹脂材料はガラス材料と比較して軽量であり、光生装置自体の配量化に有効に作用する。発光装置含かの配量化に有効に作用する。発光装置を作製する上で適用できるものとしては、ポリイミド、ポリエチレンテレアシレート(PET)、ポリエーテルサルフェン(PES)、アラミドなどの名類樹脂材料を用いることができる。ガラス基板は無アルカリガラスと呼ばれる、パリウムボウケイ酸ガラスやアルミノホウケイ酸ガラスを用いることが望ましい。ガラス基板の厚さは0.5~1.1mのののが採用されるが、軽量化を目的とすると厚さは薄くする必要がある。また、さらに軽量化を含むには比重が2.37g/ccと小さいものを採用することが望ましい。

[0073] 図6では駆動回路部650にnチャネル型 20 TFT652とDチャネル型TFT653が形成され、 画素部65.1にはスイッチング用TFT654、電流制 御用TFT655が形成されている様子を示している。 これらのTFTは、整化主ままたは酸化窒化珪素(Si O, N,で表される)から成る第1矩隔層602上に半導 体膜603~606、ゲート絶縁膜607、ゲート電極 608~611などを用いて形成している。

【0074】ゲート電極の上層には、変化珪素、酸化室 化珪素からなる第2秒時層618が形成され、機関膜と して用いている。さらに平型化板として、ポリイミドま たはアクリルなど有機樹脂材料から成る第1層間絶縁膜 619を形成している。

(0075) 駆動回路部650の回路構成は、ゲート信号側駆動回路とデータ信号側駆動回路とで異なるがここでは省略する。 のチャネル型TFT652及びのチャネル型TFT653には配線612、613が接続し、これらのTFTを用いてシフトレジスタやラッチ回路、パッファ回路などを形成している。

[0076] 画素館651では、データ配線614かス 40 イッチング用下下7654のソース側に接続し、ドレイ 40 側の配線615は電旋前側用下下7655のゲート電 極611と接続している。また、電流前脚用下下7655のソース側は電源供送配線617と接続し、ドレイン側の電板616が発光素子の端径と接続しいる。

[0.077] これらの配線上には途化珪素などの有機絶 解材料から成る第2の層間絶線度627を形成してい る。有機健脈材料は変量性があり、H,Oを製業する性 質を持っている。そのH,Oが再放出されると有機化合 物に酸素を供給し、有視発光素子を劣化させる原因とな るので、H,Oの吸液及び用放出を防ぐなが、第2の ので、H,Oの吸液及び用放出を防ぐため、第2の 届間絶縁跋627の上に室化珪素または酸化窒化珪素から成る第3秒線践620を形成する。蚊いは、第20層間絶縁跋627を省略して、第3絶縁跋620の一層のみでこの層を形成することも可能である。

【0078】また、第3絶縁膜620は、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、酸化窒化アルミニウムなどを 適用することもできる。これらは、酸化アルミニウム又 は窒化アルミニウムをターゲットとしたスパッタリング 法により後膜を形成することができる。

0 【0079】有機発光素子656は第3齢緑酸620上 に形成し、ITO(酸化インジウム・スズ)などの透明 導現性材料で形成する陽極621、正孔注入層、正孔 透層、発光層などを有する有機化合物層623、MgA まやLiFなどのアルカリ金属またはアルカリ土類金属 などの材料を用いて形成する触極624とから成ってい る。有機化合物層623の詳細な構造は任意なものとす るが、その一例は実施の形盤2において図5で示されて いる。

【0080】有機化合物層623や陰極624はウエッ ト処理(薬液によるエッチングや水洗などの処理)を行 うことができないので、陽極621に合わせて、有機絶 緑膜619上に感光性樹脂材料で形成される隔壁層62 2を設ける。隔壁層622は陽極621の蟾部を被要す るように形成する。 具体的には、隔壁層 6 2 2 はネガ型 のレジストを詮布し、ペーク後に1~2 μm程度の厚さ となるように形成する。その後、所定のパターンを設け たフォトマスクを用い紫外線を照射して露光する。透過 率の悪いネガ型のレジスト材料を用いると、膜の厚さ方 向で感光される割合が変化し、これを現像すると図6で 示すようにパターンの端部を逆テーパー型の形状とする ことができる。勿論、このような隔壁層は、感光性のポ リイミドなどを用いて形成することも可能である。 【0081】図8は有機発光索子を形成する部分の詳細 図を示している。隔壁層622の端部を逆テーパー型に 形成した後、蒸着法を用いて有機化合物層623と除極 層624を形成すると、陽極621と接する隔壁層62 2の底部に回り込ませることなく形成することができ

る。蒸着法では蒸発源からの蒸発材料が指向性をもって

基板に付着するので、逆テーパー型の形状を有する隔壁

層622の頂部と底部の段差により、陽極621上に図

8 で示す状態で有機化合物層と陰極層を形成することが

できる。
【 0082】また、図9は画来部の構造を説明する上面 図であり、G-G 線の断面構造が図8に対応している。陽極621は各画来に設けられたTFTに対応して、個別に分離して形成している。原整層622は陽極トライン状に形成している。点載で個人だ領域69の内側に有機化合物層を蒸着により形成する。有機化合物層は近テーバー型の隔距層622により図8で示すよう層は逆テーバー型の隔距層622により図8で示すよう。

(10)

に形成される。陰極624も同様に形成されるが、隔壁 層622が形成される外側の領域、即ち画素部の外側で 連結されるように形成する。

[0083] 除極624は、仕事関数の小さいマグネシ ウム (Mg) 、リチウム (L 1) 若しくはカルシウム (Ca) を含む材料を用いる。好ましくはMgAg (M gとAgをMg:Ag=10:1で混合した材料)でな る俄極を用いれば良い。他にもMgAgAl、LIA 1、L1FA1、マグネシウム、マグネシウム合金又は マグネシウム化合物を適用することもできる。 さらにそ 10 の上層には、窒化珪素または、DLC膜で第4絶縁膜6 25を2~30 nm、好ましくは5~10 nmの厚さで 形成する。DLC膜はプラズマCVD法で形成可能であ り、100℃以下の温度で形成しても、被覆性良く隔壁 層622の端部を覆って形成することができる。 DLC 膵の内部応力は、酸素や窒素を微量に混入させることで 緩和することが可能であり、保護膜として用いることが 可能である。そして、DLC膜は酸素をはじめ、CO、 CO.、H.Oなどのガスパリア性が高いことが知られて いる。第4絶録膜625は、陰極624を形成した後、 大気解放しないで連続的に形成することが望ましい。陰 極624と有機化合物層623との界面状態は有機発光 秦子の発光効率に大きく影響するからである。

[0084] このように、隔壁層622に接することな く有機化合物層 6 2 3、陰極層 6 2 4 を形成し有機発光 素子を形成することで熱応力によるクラックの発生を防 ぐことが可能となる。また、有機発光素子は酸素や氏 〇を最も嫌うため、それをプロッキングするために窒化 珪素または酸化窒化珪素及びDLC膜625が形成され ている。また、これらは有機発光索子が有するアルカリ 30 金属元素を外に出さないための機能も有している。

[0085] 図6ではスイッチング用TFT654をマ ルチゲート構造とし、電流制御用TFT655にはゲー ト価極とオーバーラップする低濃度ドレイン(LDD) を設けている。多結品珪素を用いたTFTは、高い動作 速度を示すが故にホットキャリア注入などの劣化も起こ りやすい。そのため、図6のように、画案内において機 能に応じて構造の異なるTFT(オフ電流の十分に低い スイッチング用TFTと、ホットキャリア注入に強い電 流制御用TFT) を形成することは、高い信頼性を有 し、且つ、良好な画像表示が可能な (動作性能の高い) 表示装置を作製する上で非常に有効である。

[0086] 図6で示すように、TFT654、655 を形成する半導体膜の下層側(基板601側)には、第 1 絶縁膜 6 0 2 が形成されている。その反対の上層側に は第2絶縁膜618が形成されている。一方、有機発光 素子656の下層側には第3絶録膜620が形成されて いる。上層側には第4絶縁膜625が形成される。そし て、その両者の間には有機絶縁膜619が形成され、一

となるナトリウムなどのアルカリ金属は、汚染源として 基板601や有機発光索子656が考えられるが、第1 絶経膜602と第2絶縁膜618で囲むことによりプロ ッキングしている。一方、有機発光素子656は酸素や H, Oを最も嫌うため、それをプロッキングするために 第3締経牒620、第4絶録牒625が形成されてい る。これらは有機発光素子656が有するアルカリ金属 元素を外に出さないための機能も有している。

[0087] 図6で示すような構造の有機発光装置にお いて、効率的な作製方法の一例は、第3絶縁膜620、 ITOに代表される透明導電膜で作製される陽極621 をスパッタリング法により連続成膜する工程を採用でき る。右機絶縁障619の表面に著しいダメージを与える ことなく、敵密な窒化珪素膜または酸化窒化珪素膜を形 成するにはスパッタリング法は適している。

[0088] 以上のように、TFTと有機発光装置を粗 み合わせて画素部を形成し、発光装置を完成させること ができる。このような発光装置はTFTを用いて駆動回 略を開一基板上に形成することもできる。図6または図 7で示すように、TFTの主要構成要素である半導体

膜、ゲート絶縁膜及びゲート電極は、その下層側及び上 層側を窒化珪素または酸化窒化珪素から成るプロッキン グ層と保護膜により囲むことにより、アルカリ金属や有 機物の汚染を防ぐ構造を有している。一方有機発光素子 はアルカリ金属を一部に含み、窒化珪素または酸化窒化 **珪素から成る保護膜と、窒化珪素または炭素を主成分と** する絶録膜から成るガスパリア層とで囲まれ、外部から 酸素やH.Oが浸入することを防ぐ構造を有している。

[0089] このように、本発明は不純物に対する特性 の異なる案子を組合せ、お互いが干渉することなく発光 **装置を完成させることができる。さらに応力による影響** を排除して信頼性を向上させることができる。

[0090] [実施の形盤4]実施の形盤3ではトップゲ ート型のTFT構造で説明したが、勿論ボトムゲート型 或いは逆スタガ型のTFTを適用することも可能であ る。図7は画素部751に逆スタガ型のTFTにより、 スイッチング用TFT754、電流制御用TFT755 を形成している。 基板701上にはモリブデンまたはタ ンタルなどで形成されるゲート電極702、703と配 線704を設け、その上にゲート絶縁膜として機能する 第1絶縁膜705を形成している。第1絶縁膜705は 100~200 nmの厚さで酸化珪素または窒化珪素な どを用いて形成する。

[0091] 半導体膜706、707にはチャネル形成 領域の他ソース又はドレイン領域、LDD領域が形成さ れている。これらの領域を形成し、またチャネル形成領 域を保護する都合上、絶縁膜708、709が設けられ ている。第2絶録膜710は窒化珪素または酸化窒化珪 素で形成し、半導体膜がアルカリ金属や有機物などによ **体化されている。TFT654、655のキラー不純物 50 り汚染されないように設ける。さらに、ポリイミドなど**

の有機樹脂材料から成る第 層間絶縁襲711を形成する。そして、コンタクトホールを形成した後、配線713~716を形成し、第2層間絶縁膜719を形成する。第2層間絶縁膜719も同様に、ポリイミドなどの有機樹脂材料で形成する。その上には窒化珪素または酸化珪素から成る第3絶極膜712を形成する。配線713~716は第3絶極膜712を形成すしいる。

【0092】有機発光素子756の陽極717は第3絶 縁頭712上に形成され、その後ポリイミドにより隔壁 個718を光吹する、隔壁図718の次面はアルゴンに10 よるプラズマ前処理を行い数密化を行っても負いが、図 7で示すように塞化珪素膜から成る起縁膜719を形成 してガス放出防止処理をと下も負い。有機化合物層72 0、陰極721、第4 絶縁膜の構成も実施の形態2と同様であり、こうして逆スタガ型のTFTを用いて発光装 置を完成させることができる。

【0093】また、逆スタグ型の下下下を用いて駆動回路を同一基板上に形成することもできる。図7で示すように、下下の主要構成要素であるや導体膜は、その下層研及び上層例を窒化珪素または酸化線化珪素から成る第1起線現と第2程時膜で開せことにより、アルカリ金属や有機物の汚染を防ぐ間が直を有している。一方有機発光素子はアルカリ金属を一部に含み、第3絶縁膜712と第4絶線度757により、外部から酸素化りが投入することを防ぐ構造を有している。このように、逆スタが型の下下下を用いても、不純物に対する特性の異なる第7を組合は、は互いが干渉することなく発光接近を形成する技術を提供している。

【0094】(実施の形態5)実施の形態3または4で形成される有機発光業子を封止する構造を図に示す。図10は下下を用いて駅前の略408と両業409が形成された業子基板401と、封止基板402とがシール材405で固定されている状態を示している。集予基板401と対止基板402との間の対止傾域内には有機発光素子403が形成され、乾燥剤407は駆動回路408上または、シール材405が形成された運輸を設めませた。シール材405が形成された運輸を設めませた。

【0095】対止基板にはポリイミド、ポリエチレンテレフタレート(PEP)、ポリエーテレンナフタレート(PEN)、アラミドなどの有機樹脂材料を用いる。基板の厚さは30~120μ回程度のものを採用し可能性を例だせることも可能である。機能にガメバリア層としDLC膜(第4巻は疑り40巻を形成している。但し、DLC膜は外部入力端子404には形成されていない。シール材にはエポキシ系接着対が用いられる。DLC膜408シール材405に沿って、かつ、東子基板401と対止基板40の端部に沿って形成することで、この部分から浸透するH.Oを防ぐことができる。

【0096】図11はこのような表示装置の外観を示す 図である。画像を表示する方向は有機発光楽子の構成に よって異なるが、ここでは上方に光が放射して表示が成 される。図11で示す構成は、TFTを用いて駆動回路 部408及び画素部409が形成された案子基板401 と封止基板402がシール材405により貼り合わされ ている。画案部409には隔壁層412が形成されてい る。 茶子基板 4 0 1 の端には、入力端子 4 0 4 が設けら れこの部分でFPC(Flexible Print Circuit)が接続さ れる。入力端子404には外部回路から画像データ信号 や各種タイミング信号及び電源を入力する婚子が500 μπピッチで設けられている。 そして、配線410で駆 動回路部と接続されている。また、必要に応じてCP U、メモリーなどを形成したICチップ411がCOG (Chip on Glass) 法などにより素子基板401に実装 されていても良い。

【0097】端部にはDLC膜が形成されシール部分から水蒸気や酸素などが侵入し、有機発光素子が劣化することを防いでいる。来予基板401や射止基板402に有機樹脂材料を用いる場合には、入力端子部を含く全面にDLC膜が形成されていても良い、DLC膜を成膜するとき、入力端子部はマスキングテープやシャドーマスクを用いて、予め被覆しておけば良い。

【0098】以上のようにして、実施の形態3または4 で形成される有機発光素子を對止して発光装置を形成す ることができる。TFT及び有機発光素子はいずれも絶 縁既で囲まれ、外部がら不起動が衰入しない構造となっ ている。さらに對止材を用いて素子基板と貼り合わせ、 その端部をDLCで覆うことにより気密性が向上し、発 光装置の劣化を防止することができる。

[0099] [実施の形態6]本発明に様々な電子装置に 用いられている表示媒体に適用が可能である。このよう な電子装置には、携帯情報候へ電子単板、モバイルコ ンピュータ、携帯電影等)、ビデオカメラ、デジクルカ メラ、パーソナルコンピュータ、テレビ受練器、携帯電 話等が挙げられる。それらの一例を図13に示す。

【0100】図13(A)は本発明の発光装置を適用して テレビ受像器を完成させる一例であり、筐体3001、 支持台3002、表示部3003等により構成されてい る。本発明を表示部3003に適用してテレビ受像器を 完成させることができる。

(0101) 図13(B)は本発明の発光抜慶を適用して ビデオカメラを完成させた一例であり、本体3011、 表示部3012、普声人が83013、操作スイッチ3 014、バッテリー3015、受除部3016等により 構成されている。本発明の発光粧を表示部3012に 適用してビデオカメラを完成させることができる。

【0102】図13(C)は本発明の発光接置を適用して ノート型のパーソナルコンピュータを完成させた一例で あり、本体3021、筐体3022、表示部3023、

21 キーボード3024等により構成されている。本発明の 発光装置を表示部3023に適用してノート型のパーソ ナルコンピュータを完成させることができる。

【0 1 0 3】 図 1 3 (D) は本発明の発光装置を適用して PDA (Personal Digital Assistant)を完成させた一例 であり、本体3031、スタイラス3032、表示部3 033、操作ポタン3034、外部インターフェイス3 035等により構成されている。本発明の発光装置を表 示部3033に適用してPDAを完成させることができ ಕ.

【0 1 0 4】図13(E)は本発明の発光装置を適用して 音響再生装置を完成させた一例であり、具体的には車載 用のオーディオ装置であり、本体3041、表示部30 42、操作スイッチ3043、3044等により構成さ れている。本発明の表示装置を表示部3042に適用し て音響再生装置を完成させることができる。

[0105] 図13(F)は本発明の発光装置を適用して デジタルカメラを完成させた一例であり、本体305 1、表示部(A)3052、接眼部3053、操作スイッ チ3054、表示部(B)3055、パッテリー3056 20 等により構成されている。本発明の発光装置を表示部 (A)3052および表示部(B)3055に適用してデジ

【0106】図13(G)は本発明の発光装置を適用して 機帯電話を完成させた一例であり、本体3061、音声 出力部3062、音声入力部3063、表示部306 4、操作スイッチ3065、アンテナ3066等により 構成されている。本発明の発光装置を表示部3064に 適用して携帯電話を完成させることができる。

タルカメラを完成させることができる。

[0107] なお、ここで例示する電子装置はごく一例 30 であり、これらの用途に限定するものではないことを付 記する。

[0:108]

٠.

【発明の効果】以上説明したように、本発明を用いるこ

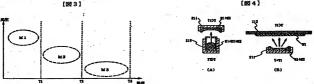
とにより、有機発光素子の応力による劣化を防ぐことが 可能となる。また、本発明は、TFTの主要構成要素で ある半導体膜、ゲート絶縁膜及びゲート電極は、その下 層側及び上層側を窒化珪素または酸化窒化珪素から成る 第1絶録層と第2絶録層により囲むことにより、アルカ り金属や右機物の汚染を防ぐ構造を有している。一方有 機発光素子はアルカリ金属を一部に含み、窒化珪素また は酸化物化共変から成る第3種疑問と、農業を主成分と する絶縁膜から成る第4絶縁層とで囲まれ、外部から酸 素やH,Oが浸入することを防ぐ構造を実現する。そし

て、不純物に対する特性の異なる素子を組合せ、お互い が干渉することなく発光装置を完成させることができ る.

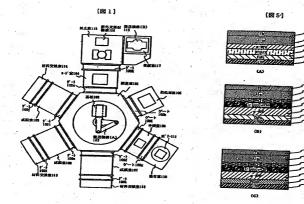
【図面の簡単な説明】

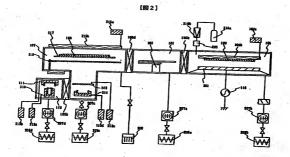
- (601) 本発明の成膜装置の構成を説明する図。
- 本発明の成膜装置の構成を説明する図。
- (図3) 有機化合物材料に含まれる不純物とその蒸気 圧の関係を説明する図。
- 成膜装置内で昇華精製を行う方法を説明する (図4) 60.
- (数5) 有機発光率子の構造を説明する図。
 - (1876) 画素部及び駆動回路部を備えた有機発光装置 の構造を説明する部分断面図。
 - 有機発光装置の画案部の構造を説明する断面 [図7] 60.
 - 有機発光装置の画案部の構造を説明する断面 (B) 60.
 - 【図9】 有機発光装置の画素部の構造を説明する上面 ø.
 - 有機発光装置の構造を説明する断面図。 (図10)
 - (図11) 有機発光装置の外観を説明する斜視図。
 - 本発明の発光装置の概念を説明する図。 (図12)
 - 本発明の発光装置を適用した電子装置を例 [22] 13]
 - 示する図。

(図4)

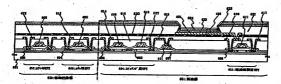




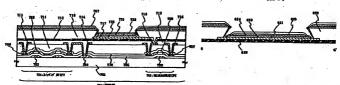




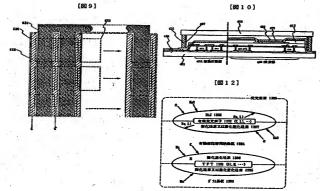
(図6)

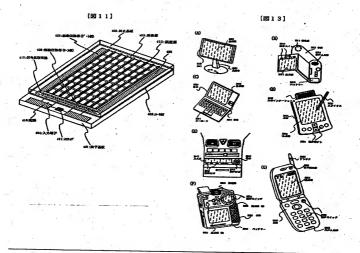


[図7]



[图9]





フロントページの続き

(51) Int. CI. H 0 5 B 33/22

H 0 5 B

F ターム(参考) 3K007 AB11 AB18 BA06 BB05 BB07 CBOI DAOI DBO3 EAOO EBOO 5C094 AA31 AA33 AA38 AA43 BA03 BA27 CA19 DA09 DA13 EA04 EA05 EB02 FA02 FB01 FB02 FB12 FB14 FB15 FB20 GB10

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.